FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

josenalde.oliveira@ufrn.br

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - UFRN

- Memórias (baseadas em semicondutores)
 - Matriz com células idênticas
 - Somente leitura (Read Only Memory ROM)
 - Secundária ou auxiliar
 - Não voláteis longa duração dos dados
 - Armazena programas de check-up, de partida, tabelas com informações do sistema para uso pelo processador
 - Sistemas invariáveis e de função única

 Flash-ROM: é um tipo de memória EEPROM, mas com um tempo para apagar o conteúdo menor, usando uma tensão menor. Na EEPROM pode-se apagar apenas um endereço. Na Flash-ROM todo o conteúdo obrigatoriamente apagado.

- Características
- Persistência de dados
- Segurança (maior dificuldade de alteração)
 - Tipos
- Mask-ROM: gravado pelo fabricante e n\u00e3o pode ser alterado
- PROM (Programmable): pode ser programada usando equipamento especial grava-se apenas uma vez e depois pode-se ler; usada para softwares embutidos (firmware), que não devem ser alterados
- EPROM: pode ser apagada e regravada com luz UV
 em frequência x e tempo y
- EEPROM: pode ser apagada por impulsos elétricos comandados por software, sem remover o chip – como é ROM, pode manter por anos ou não ser apagado o conteúdo.





Microcontroller	ATmega328
Clock Speed	16MHz
Operating Voltage	5V
Maximum supply Voltage (not recommended)	20V
Supply Voltage (recommended)	7-12V
Analog Input Pins	6
Digital Input/Output Pins	14
DC Current per Input/Output Pin	40mA
DC Current in 3.3V Pin	50mA
SRAM	2KB
EEPROM	1KB
Flash Memory	32KB of which 0.5KB
	used by boot loader



EPROM



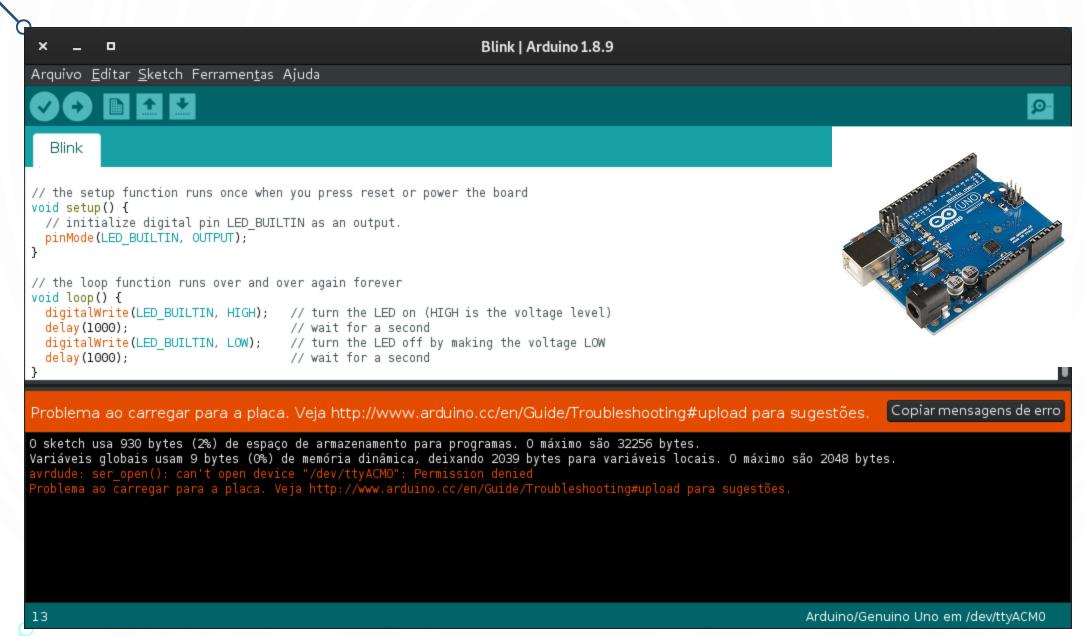
EEPROM





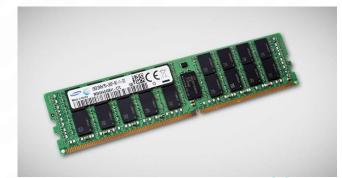
BIOS Chip

FLASH-ROM



- Memórias de leitura e escrita Random Access Memory (RAM)
 - Acesso aleatório nos endereços de memória (não sequencial) ROM também é aleatório!!
 - Volátil (perde conteúdo ao desenergizar)
 - Memória principal ou de sistema (sinônimo)
 - ullet Armazena dados e programas ("mesa de trabalho") da CPU von Neumann e equipe / Turing
 - Memória organizada em endereços, onde em cada endereço guarda-se x bits (palavra da memória)
- Estática (SRAM) x Dinâmica (DRAM)
- SRAM: bit representado com 4 a 6 transistores (ou técnica digital flip-flop), não precisando de ciclo de *refresh* e aumenta a velocidade, mas são mais caras.
 - Normalmente usadas para cache de memória
 - Técnicas: Asynchronous SRAM, synchronous burst SRAM

Pipelined burst SRAM, custom SRAM



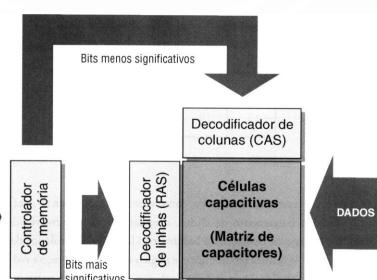
Memórias dinâmica DRAM

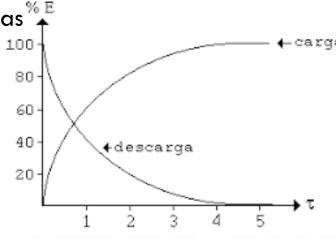
- Cada bit representado por um transistor e um capacitor. Como o capacitor por natureza sofre descarga com o passar do tempo, perderia o dado, então, existem circuitos especiais para atualizar os dados milhares de vezes por segundo (refresh) restituir a carga das células
- Mais lentas que as SRAM
- Podem ser síncronas-SDRAM (sync com o clock do sistema) ou assíncronas
- Como internamente a memória é uma matriz, com células é necessário referenciar linha (Row Addess Select-RAS) e coluna

(Column Address Select-CAS)

 O tempo que leva desde o Início do acesso até o dado estar disponível é o

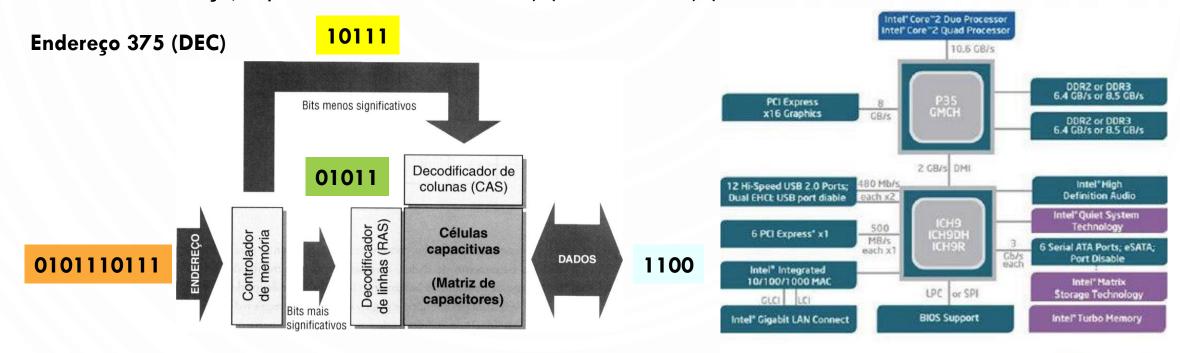
TEMPO DE ACESSO (ns)





Memórias dinâmica DRAM

- Controlador de memória (chipset ponte norte (northbridge)
 - Imagine chip hipotético 1k x 4 (ou seja, 1024 células com 4 bits, cada)
 - São necessários 10 bits (2¹0) para gerar os endereços
 - Para o endereço, separa os 10 bits em MSB (5)-linha e LSB (5)-coluna





···· Optional

- Memórias dinâmica DRAM
- Acesso em modo burst
 - Vários ciclos de clock para indicar linha e depois vários para coluna (de 4 a 7 ciclos)
 - Este tempo é overhead
 - Bursting: linha e coluna apenas no primeiro acesso, e nos próximos três, apenas colunas, pois os dados são armazenados consecutivamente
 - Se o primeiro acesso é 4-7, os demais 1 a 3 ciclos, portanto, mais rápido
 - Notação x-y-y-y. Exemplo: 5-2-2-2 (11 para todo o ciclo), no normal, seria 5-5-5-5, 20 ciclos.
 O primeiro número é chamado latência
 - Uma memória apresenta temporização 6-1-1-1 (modo burst). Sem modo burst quantos ciclos são necessários para acessar?

Memórias dinâmica DRAM

- Tecnologias de memória
 - SDRAM burst de até 2-1-1-1 em barramento de 100 MHz, com tempo de acesso de 45ns
 - PC-66, PC-100 (com 64 bits = 8 bytes, dá 100 MHz x 8 = 800 MB/s de taxa de transmissão
 - PC-133 (133 MHz e 1064 MB/s)...

DDR – transfere duas vezes (double data rate) a cada ciclo de clock

DDR-533 (266MHz, 4,266 GB/s), DDR-400 (PC3200)

DDR2 – frequência do barramento 2x mais rápido que frequência das células de memória. Logo, em cada ciclo, transfere 04 dados, logo, o dobro da ddr

DDR2-800 (200 MHz x 4, PC26400) etc.

DDR3 – prefetch buffer – 8 bytes por ciclo de clock

DDR3-1600 (200 MHz x 8 (clock de memória, PC3 12800)

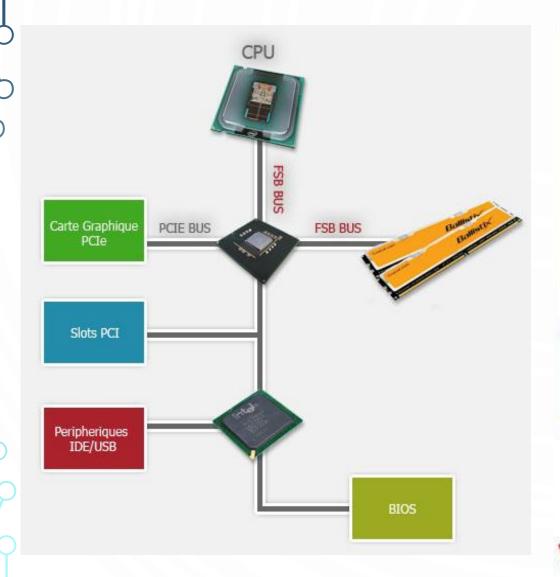
DO R	TEMPO DE CICLO Nanosegundo (ns)	FREQ. RELÓGIO Buffers e/s (MHZ)	TAXA DE TRANSF. De dados (MT/s)	LARGURA DE BANDA C. SIMPLES (MB/s)	TENSÃO DE Alimentação (V)
DDR4-1600	1.25	800	1600	12800	1.2
DDR4-1866	1.072	933	1866	14928	1.2
DDR4-2133	0.938	1067	2133	17064	1.2
DDR4-2400	0.833	1200	2400	19200	1.2
DDR4-2666	0.750	1333	2666	21328	1.2
DDR4-3200	0.625	1600	3200	25600	1.35
DDR4-3733	0.536	1867	3733	29864	1.35
DDR4-4266	0.469	2133	4266	34128	1.4

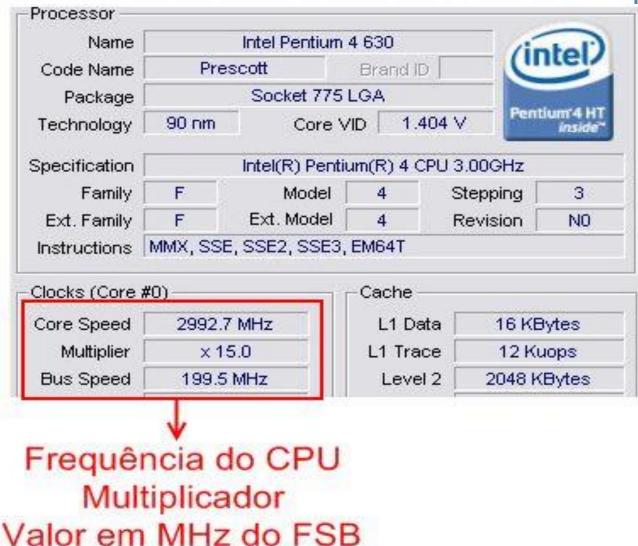
Quanto maior a frequência, maior a latência (CL)

Memória VIRTUAL

- Os programas não são carregados completamente para a memória principal, apenas partes essenciais, e outras partes podem estar em disco. Quando o sistema necessita acessar outras partes, ou requer mais RAM, acessa o disco (mais lento) numa operação de SWAP (arquivo de troca)
- Quanto mais SWAP o SO fizer, mais afeta na velocidade do sistema
- Detecção e correção de erros em memória
 - Retomamos aqui a PARIDADE (utilizado em memórias)
 - E o método ECC, com algoritmos Reed-Solomon, Hamming, Golay e outros
 - Detecta e corrige erros, mas usa mais de um bit para cada oito bits de dados. Para o normal hoje que é barramento de dados de 64 bits, tanto a paridade quanto o ECC precisam de 8 bits adicionais, logo o ECC é mais indicado.

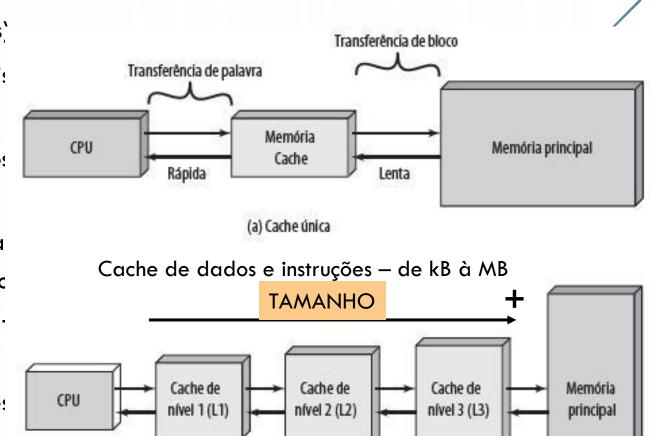
Barramento FRONTAL (sistema) e multiplicadores





Memória CACHE – princípio da posição de referência

- SRAM (maior velocidade, menor tamanho bytes)
- Informações recentemente acessadas estão "mais próximas" ao processador E
- Provavelmente serão acessadas nos próximos instantes
- Se uma instrução foi lida, a partir da memória provavelmente irá ler a instrução na posição seguinte da memória (como fazer PC++ ... contador de programa, lembra?)
- Diminui tempo de acesso, pois dados e instruções podem ser acessados pela CPU diretamente
- A taxa de acerto deste método é 80%, podendo chegar a 99%



Menos

rápida

Rápida

VELOCIDADE

(b) Organização de cache em três níveis

Mais rápida

Lenta

• Especificação de processador

Características:

- Marca: Intel i9 (9. geração)

- Modelo: BX80684199900KS

Especificações:

Perfomance:

- Núcleos: 8

- Threads: 16

- Frequência baseada: 4.00 GHz (interna, chaveamento dos transistores)

- Frequência turbo: 5.00 GHz

- Intel Smart Cache: 16 MB (cache de último nível compartilhada pelos 8 núcleos)

- Velocidade do barramento: 8 GT/s (transferências) (FSB x transferências por segundo)

- TDP: 127 W

Memória:

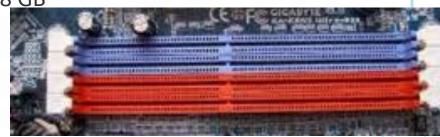
- Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128 GB

- Tipos: DDR4-2666 (2666 MHz x 8 bytes = 21328 MB = 21,3 GB aprox...

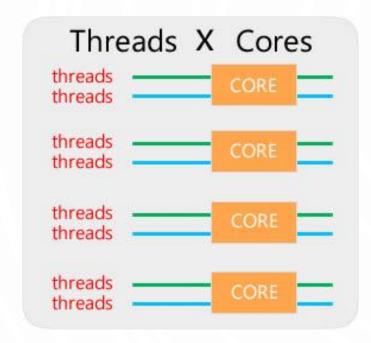
- Número máximo de canais: 2

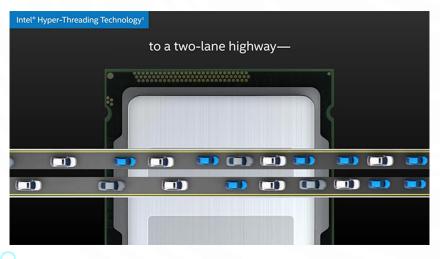
- Largura máxima de banda: 41,6 GB/s (pois é DUAL CHANNEL)



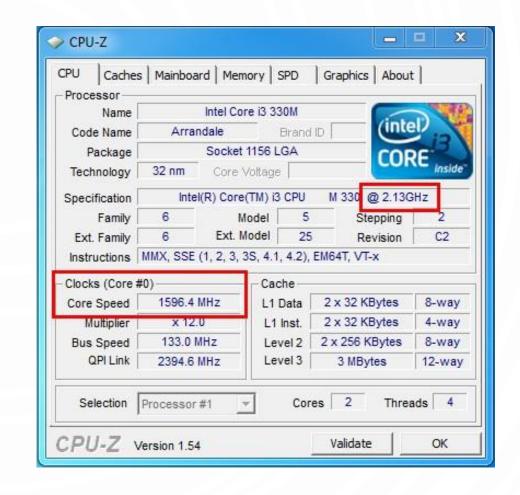


• Especificação de processador





ADS-UFRN: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO, PROF. JOSENALDE OLIVEIRA



- Execução simultânea de sequências diferentes de instruções
- Cada núcleo é uma linha de execução, mas a aplicação precisa ser programada para explorar isto (multi-thread, hyper-thread INTEL)
- Cada núcleo processando 2 threads (fluxos paralelos de código)
 DICA: programação paralela C++: <thread>, Open MPI